

Session 1

Session 2

Session 1-1
10:00-10:40

LINX 基調講演

Session 1-2
10:40-12:00



ディープラーニングが切り拓くマシンビジョンの新たな地平

Session 1-3
13:00-13:30

特別招待講演：半導体戦争と、中国のイノベーション、製造パワー

Session 1-4 13:30-14:15



圧倒的なスケールで産業用カメラの常識を変える
~先進的な生産ラインの自動化による品質向上と
コストダウンの両立~

Session 2-4 13:30-14:15



G5500, 3DPIX, HeliInspectの適切な使い分け
高精度3次元センサー群による3Dソリューション

Session 1-5 14:30-15:15



Teledyne Imagingの独自CMOS技術が
切り開く画像センシングの現在と未来

Session 2-5 14:30-15:15



カスタム設計が生み出す装置の
差別化、高付加価値化。
LINX ARTSが提供するトータルソリューション。

Session 1-6 15:30-16:15



レーザープロファイルセンサー徹底比較！
国内競合製品に対するGocatorの
メリット/デメリットを完全網羅

Session 2-6 15:30-16:15



zenonを活用したスマートファクトリーの実現

Session 1-7 16:30-17:15



搬送工程を有人作業から解放。
iRAYPLE AGVが実現する物流DX

Session 2-7 16:30-17:15



TRITON:産業用ラズパイとCODESYSが
PLCを再発明する

Session 1-8 17:30-18:00



標準製品の覇者からソリューションプロバイダーへ
Baslerが提供するマシンビジョンソリューション

Session 2-8 17:30-18:00



iRAYPLEコードリーダーが日本市場に
もたらす”価値”

18:00-



MVTec - LINX 25th Anniversary Party